# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

## O대한민국특허청(KR) O공 기 실 용 신 안 공 보 (U)

Dint Ct, H 01 T 51/22 제 716 호

O동개일과 1994 1 3 ②중단인과 1992 6 10 ● 한 분 보 보 1979
● 한 분 보 보 11285

심사청구 : 없음

D 그 안 과 박 준 수 시원두변시 강남구 역상동 현대일라 107-202

☞ 순 원 인 금성일렉트온 주식되사 대표이사 돈 경 원

송청복도 청주시 함정등 50번지

ⓒ 대리인 변리사 박 장 관

(건 2 년)

#### ⊗ 반도체 패키지

#### . 🕲 요 약

본 고인은 반도체 패키지의 구조에 판한 것으로 반도체 패키지에 있어서, 반도체 웹이 부각 고정되는 리드 프레임의 제품과 상기 집에 와이어 본딩되는 다수개의 의부연절 리드가 패키지의 저번으로 노출되도록 리드포 웨임의 상꾸측한 해독시 윤딩 컴파운드로 윤딩하여 구성한 것이다.

즉 리드 크레임은 기준한 상부족은 여독시 윤딩 컴파운드로 윤딩하고 하부족은 제돌로서 인텔술레이션 역할 급 하도록 함으로써 페키지의 건백적인 두계운 보다 작개하여 경박단소화에 기여하고, 신청울을 보다 높은 수 있다는 효과와 이용히 포잉동정이 되거되는 등 최초공정이 단순했지며, 경의 건기적인 특성이 보다 좋아지는 등의 여러 효과가 있다.

### 실음신안 등록청구의 범위

기 [만도의 격기지 구조에 있어서, 반도의 왕(11)이 부작 고정되는 다른 프랙인의 최윤(12)가 상기 원(11)이 와이어 본당되는 다수계의 의부연결 다른(13)가 폐키지의 거인으로 보충되도부 다른 프랙인의 신부국인 연두시 본당 컴파운드(14)로 불당하여 구성함을 극정으로 하는 반드시 주키지.)

2. 의1항에 있어서, 상기 리드 프랙임은 그의 패들 (12)과 의무연건 리드 (13)가 수명상대로 형성되거나, 또는 과들 (12)을 들어올린 엄ㅡ것구죠도 형성됨을 측정으로 하는 빈드웨 때키지.

x 광고사항: 의소승인 내용에 의하여 공개하는 것임.

#### 도면의 간단한 설명

의3도는 문 고안에 의한 반도록 패키지를 구조를 보이는 드런으로서, 의3도는 지2도의 거먼도, 제4도는 본 고안에 의한 반도록 패키지의 실장상대를 보인 단면도.



